

**【NEPCON Japan 2026】 矽格邀您見證半導體封裝測試新未來**

矽格股份有限公司 (Sigurd Microelectronics Corporation, 以下簡稱「矽格」) 宣布, 將於 2026 年 1 月 21 日至 23 日, 參加於 日本東京國際展示場 (Tokyo Big Sight) 舉行之 第 40 屆 NEPCON Japan 2026 (攤位編號: E35-57)。本次參展, 矽格將以「日本在地化支援」為核心戰略, 結合 大阪製造研發中心 (TPF) 的前瞻技術能量, 向全球展示其於 AI、ASIC、HPC、矽光子及車用電子 等關鍵應用領域的先進封裝與測試實力。

NEPCON Japan 為亞洲領先的電子製造與研發技術專業展覽會, 完整涵蓋 電子研發、設計、製造、封裝測試、材料、自動化與智慧製造 等關鍵技術領域, 是全球電子與半導體供應鏈的重要年度盛會。該展提供一站式的技術展示與商務交流平台, 吸引來自世界各地的專業觀眾與產業夥伴參與, 已成為業界掌握前瞻技術趨勢、深化跨國合作與布局亞洲市場的重要指標性展會。

面對日本市場對 品質、可靠度與技術深度 的高度要求, 矽格透過設立於日本的 大阪製造研發中心 (TPF), 持續深化與在地客戶之間的技术協作。該中心作為集團在日本的重要技術樞紐, 專注於 先進測試技術、矽光子及高附加價值應用解決方案 的研發, 並提供即時且高品質的技術支援。透過大阪製造研發中心, 矽格得以快速回應日本客戶需求, 並將前端研發成果有效銜接至集團全球量產與封裝測試體系, 加速新世代產品的導入與商用化進程。

於本次展會中, 矽格亦將展示其 智慧製造工廠 (AI Factory) 的建置成果。透過高度自動化製程與數據驅動分析, 矽格持續提升製程穩定性、品質一致性與可追溯性, 確保 AI、ASIC、HPC、矽光子與車用電子 等高可靠度應用的嚴格需求, 成為全球先進半導體供應鏈中 值得信賴的長期合作夥伴。

展覽名稱: NEPCON Japan 2026

★ 第幾屆: 第 40 屆

★ 展覽日期: 2026 年 1 月 21 日 (三) ~ 1 月 23 日 (五)

★ 展覽時間: 每日 10:00 - 17:00

★ 展覽地點: 東京國際展示場 (Tokyo Big Sight)

★ 攤位編號: E35-57

矽格蓄勢待發, 期待與您在東京見證封裝測試新未來!



矽格股份有限公司  
SIGURD MICROELECTRONICS CORPORATION

invitation

邀請函

# NEPCON JAPAN

Jan 21(Wed.) - 23(Fri.), 2026

展會時間

Exhibition Date

2026年01月21日(週三)至23日(週五)  
毎日10:00~17:00 (JST)

展位號碼

Booth NO

E35-57

展會地點

Exhibition Location

日本東京國際展示場 ( Tokyo Big Sight )

矽格十年磨一劍，精研技術、打造封測系統與品質  
歡迎半導體先進舊雨新知，蒞臨指導





矽格股份有限公司  
SIGURD MICROELECTRONICS CORPORATION

invitation

ご案内

# NEPCON JAPAN

Jan 21(Wed.) - 23(Fri.), 2026

日時

Exhibition Date

2026年1月21日(水)~23日(金)  
毎日10:00~17:00

ブース番号

Booth NO

E35-57

会場

Exhibition Location

東京ビッグサイト ( Tokyo Big Sight )

Sigurdは、長年に渡ってテスト&アセンブリのシステム構築及び品質を極めました。  
是非、当社ブースにてその成果をご覧ください。  
今年度はNepcon Japanに出展させていただきますので、ご多忙と存じますが、  
ご来場の方は是非とも弊社のブースへ足をお運びいただけますと幸いです。

